

کاهش الکتروشیمیایی گرافن اکسید با روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت بر زیرلایه مس

مجید میرزایی^{۱*} و چنگیز دهقانیان^۲

۱. دکتری تخصصی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
۲. استاد گروه خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دریافت: خرداد ۹۹ بازنگری: مرداد ۹۹ پذیرش: شهریور ۹۹

چکیده

در این پژوهش گرافن اکسید با روش‌های ارزان قیمت و سازگار با محیط‌زیست بر زیرلایه مس کاهش یافت. این روش‌ها شامل پتانسیل ثابت و ولتامتری چرخه‌ای بود. در روش ولتامتری چرخه‌ای گرافن اکسید بر زیرلایه مس رسوب‌نشانی شد و کاهش یافت و در روش پتانسیل ثابت ابتدا به روش قطربه چکانی، گرافن اکسید رسوب‌نشانی شد و سپس با روش پتانسیل ثابت کاهش یافت. گرافن اکسید کاهش یافته با میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و طیف‌شناسی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و رaman مشخصه یابی شد. نتیجه‌ها نشان داد که روش پتانسیل ثابت، بهترین روش در کاهش گرافن اکسید است و بیشینه گروه‌های عاملی کاهش یافته و بیشینه چگالی نواقص و چروکیدگی صفحه‌ها را به خود اختصاص داد. طیف‌شناسی رهبندي الکتروشیمیایي (EIS) نيز ثابت کرد که بیشینه رسانايی متعلق به گرافن اکسید یافته با روش پتانسیل ثابت است. درنتیجه اين روش می‌تواند جايگزين روش‌های شیمیایی برای کاهش گرافن اکسید شود و ضعف عمدۀ روش‌های شیمیایی را که استفاده از مواد سمی در کاهش است، برطرف کند.

واژه‌های کلیدی: گرافن اکسید ، ولتامتری چرخه‌ای، پتانسیل ثابت و روش‌های الکتروشیمیایی

مقدمه

هیدرازین آبدار و بخار هیدرازین یا هیدرازین به همراه آمونیاک صورت گرفته شد. این کاهنده‌ها بسیار سمی هستند و باید با احتیاط فراوان به کار گرفته شود [۳]. افزون براین، رسیدن به گرافن به نسبت خالص با روش‌های شیمیایی دشوار است. بنابراین، توسعه یک روش کارآمد و مؤثر که بتوان فیلم گرافنی را بر زیرلایه رسانا رسوب‌نشانی کرد، به عنوان چالش تلقی شده است. روش‌های رسوب‌دهی باید

گرافن، یک لایه نازک دو بعدی با ریختی بی‌همتا به عنوان الکترود پیشنهاد شده است. گرافن ویژگی‌های بی‌همتایی مانند رسانایی الکتریکی بالا (200 S/m)، مساحت سطح بالا ($2600 \text{ m}^2/\text{g}$) و پایداری شیمیایی را در برداشت [۱ و ۲]. کاهش شیمیایی گرافن اکسید (GO) با حذف گروه‌های عاملی با ترکیب‌هایی مانند هیدروکوئینین^۱، سدیم تتراهیدروبورات^۲،

1. Hydroquinone

2. NaBH₄

مقدار گروههای عاملی $C=C/C-C$ از ۱/۴۹ در GO به ۲/۷۴٪ افزایش یافته بود. رسوب‌نشانی الکتروشیمیایی دومرحله‌ای با آماده‌سازی یک الکترود اصلاح شده همراه با رسوب‌نشانی صورت گرفت. ساخت الکترود اصلاح شده با روش‌های مانند پوشش‌دهی چرخشی^۶، غوطه‌وری^۷ یا قطره چکانی^۸ در محلول GO انجام شد. با اعمال این روش، یو^۹ و همکارانش [۹] رسوب‌نشانی الکتروشیمیایی GO را با به کاربردن روش قطره چکانی و سپس اعمال پتانسیل ثابت ۱/۰-۱/۵V تا ۱/۰-۱/۵V و ۱/۰-۱/۰V انجام گرفت. برای مثال، با اعمال ولتاژ ۱/۵-۱/۰V لوت شمار گروههای عاملی اپوکسی به طور قابل توجهی کاهش یافت و گروههای کربنی^۲ نیز افزایش یافت. کاهش در پتانسیل های ۱/۰-۱/۰V به مدت ۴۰۰۰s ساختار کربنی^۲ را تا ۶۱/۱٪ بهبود داد.

با توجه به مقدمه ارایه شده، اهمیت روش‌های الکتروشیمیایی در کاهش گرافن اکسید مشخص بود. در این پژوهش برای کاهش گرافن اکسید، مقایسه‌ای بین روش‌های ارزان‌قیمت و سازگار با محیط‌زیست ولتاکتری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت شده انجام و سپس با روش‌های مشخصه‌یابی پیشرفت، کاهش گرافن اکسید بررسی شد.

بخش تجربی

آماده سازی زیرلايه

زیرلايه مس به دلایل آسان‌سازی تامین الکترون برای لایه گرافن اکسید و تبدیل آن به گرافن کاهش یافته، نوع به کارگیری در انواع تراشه‌های الکتریکی و الکترونیکی، قیمت مناسب، آماده‌سازی ساده و به کارگیری در صنایع بر قكافنده‌های قلیایی دما پایین، به عنوان زیرلايه انتخاب شد. زیرلايه‌های مسی با خلوص بالا (۹۹/۸٪، آلفا ایسر^{۱۰}) در

به طور کامل با زیرلايه‌های متفاوت و پیچیده از جمله پلاستیکی سازگار باشد و فرایند در دمای پایین‌تری صورت گیرد [۴]. در سال‌های اخیر، تهیه الکتروشیمیایی گرافن توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد. در مقایسه با روش‌های شیمیایی این روش امتیازهای زیادی مانند سادگی، صرفه‌جویی در زمان و سازگاری با محیط‌زیست دارد. افرون‌براین، بسیاری از آلودگی‌های موجود در روش شیمیایی، در این روش دیده نمی‌شود. هیلدر^۱ [۵] اثرات رسانایی محیط رسوب نشانی از تعلیقه آبی GO را با اعمال ولتاژ ۱/۰-۱/۲V لوت مورد بررسی قرارداد. بر پایه آزمون‌های صورت گرفته مقدار بهینه رسانایی برای رسوب نشانی در گستره ۴ تا $mScm^{-1}$ ۲۵ است. برپایه اندازه‌گیری‌های ولتاکتری چرخه‌ای (CV) و ولتاکتری پالسی، گائو^۶ [۶] شرح داد که چگونه گروههای عاملی هیدروکسیل و اپوکسید بر صفحه‌های GO در ولتاژهای اعمالی ۱/۵-۱/۰V صفر لوت در مقایسه با ۱/۳-۱/۰V صفر لوت سریع‌تر کاهش یافته‌اند. چن^۳ و همکارانش [۷] به طور مستقیم با روش ولتاکتری چرخه‌ای از کاهش محلول کلوجی GO، نانوصفحه‌های گرافن را بر الکترون کربن شیشه‌ای (GCE) رسوب‌نشانی کردند. پیش از ولتاکتری چرخه‌ای، گرافن اکسید در محلول بافر فسفاتی (PBS)^۴ تحت فراصوت قرار گرفت و سپس در معرض جباب‌های نیتروژن قرار گرفت. در منحنی ولتاکتری چرخه‌ای، کاهش الکتروشیمیایی برگشت‌ناپذیر GO با حضور پیک‌های کاتدی در ۱V-۱-۱V مشخص شد. لیو^۵ و همکارانش [۸] با روش الکتروفورتیک، فیلم‌های گرافن اکسید کاهش یافته (rGO) را لایه‌نشانی کردند که از نظر ریخت، شباهت بسیاری به GO داشت، ولی برپایه نتیجه‌های XPS بیشتر گروههای عاملی حاوی اکسیژن حذف شده بود، به طوری که

1. Hilder

2. Guo

3. Chen

4. Phosphate-buffered saline

5. Liu

6. Spin Coating

7. Dip Coating

8. Drop casting

9. Yu

10. Alfa Aesar

صورت گرفت. کاهش گرافن اکسید در محلول ۱ مولار KOH در مدت ۵ و پتانسیل ۷/۱۱ نسبت به کالومل اشباع صورت گرفت. ریختشناسی و ترکیب عناصر پوشش‌ها با میکروسکوپ الکترونی پویشی (CamScan- MV2300) ارزیابی شد. ترکیب فاز نمونه‌ها نیز با پراش پرتو ایکس (XRD) Philips PC-APD با پرتو CuK α و دستگاه مشخصه‌یابی ساختاری با طیف‌شناسی رامان با دستگاه Horiba Yvon LabRAM و لنز شیئی ۱۰۰ nm و لیزر ۶۳۲ nm تعیین شد. تجزیه عنصری سطح نمونه‌ها با طیف‌شناسی فوتوالکترونی پرتو ایکس (XPS) با به کارگیری دستگاه Thermo Electron Multilab 2000 صورت گرفت. پیش از طیف‌گیری XPS نمونه‌ها تحت خلاً خشک شدن و پویش کلی و جزیی از پوشش‌ها و عناصر آن‌ها صورت گرفت؛ بهویژه برای بررسی گروه‌های عاملی حذف شده گرافن اکسید پس از کاهش الکتروشیمیایی، در منطقه C1s پویش جزیی گرفت و برآش پیک‌ها با نرم افزار Casa XPS انجام شد.

نتیجه‌ها و بحث

مشخصه‌یابی نمونه‌ها با SEM و BET

تصاویر SEM از فیلم‌های گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش الکتروشیمیایی (ERGO) که در سرعت پویش mV/s با روش CV رسوب‌نشانی و کاهش یافته، در شکل ۱-۵۰ با روشنگ CV رسوب‌نشانی و کاهش یافته، در شکل ۱-الف آورده شده است. در این شکل، ساختار سه بعدی ERGO که ساختاری موجی شکل است پوشش داده شده که نتیجه موجود افزایش رسانایی و سطح ویژه و ایجاد یک ساختار متخلخل شد. تصاویر SEM از سطح ERGO تهیه شده با روش پتانسیل ثابت در شکل ۱-ب نشان داده شده است. بهمنظور دستیابی به دید بهتر از نانو صفحه‌های گرافنی، یک نمایی با بزرگنمایی بالاتر در پیوست شکل آمده

ابعاد $0.5 \times 0.5 \times 2 \text{ cm}^3$ داده شد. با سنباده‌های ۲۲۰، ۳۲۰، ۴۲۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ سطح زیرلایه آماده‌سازی و با ذره‌های آلومینای ۰/۰۳ تا ۰/۵ میکرون پرداخت شد. سپس برای چربی‌زدایی، استون و برای جلوگیری از تشکیل مس اکسید، کلریدریک اسید ریقیق به کار گرفته شد و نمونه مسی آماده‌سازی شد. از ۱ cm² زیرلایه انتخاب و بقیه سطح با نوار چسب غیررسانا پوشانده شد.

کاهش الکتروشیمیایی گرافن اکسید با روش‌های ولتاوری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت

GO مورد استفاده در این پژوهش به صورت پودری و با خلوص بالا از شرکت سیگما-آلدریج خریداری شد. GO به کمک فracasot در محلول PBS با غلظت ۰/۰۶۷ M پراکنده و pH در ۹/۱۸ تنظیم شد تا GO با غلظت ۱ mg/ml بدست آید. برای کاهش الکتروشیمیایی GO، روش‌های ولتاوری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت به کار گرفته شد. سامانه ولتاوری چرخه‌ای به کار گرفته شده سه الکترودی بود که الکترود کاری مس و الکترود کمکی و مرجع نیز به ترتیب الکترود پلاتین و الکترود اشباع کالومل (SCE) بود. تعداد چرخه‌ها ۵ ده، سرعت روشن ۵۰ mV/s و پتانسیل در گستره صفر تا ۵ V بود. کاهش GO با پتانسیواستات سولارترون ۱۲۷۸ انجام شد. با وجود تک مرحله‌ای بودن روش ولتاوری چرخه‌ای برای رسوب‌نشانی گرافن اکسید و کاهش آن، مصرف گرافن اکسید بسیار بالا بود و درنتیجه هزینه‌ها افزایش می‌یافتد. بنابراین، برای رسوب‌نشانی گرافن اکسید و کاهش آن، مصرف گرافن اکسید بسیار بالا بود و مشکل، ابتدا گرافن اکسید با روش قطره چکانی بر سطح پوشش داده شد و سپس با روش پتانسیل ثابت، گرافن اکسید کاهش یافت. برای این منظور ۱ ml از گرافن اکسید پراکنده شده بر مس چکانده و با روش پوشش‌دهی چرخشی^۱ با سرعت ۳۰۰۰ rpm و در مدت ۵ s ۳۰۰ پوشش‌دهی انجام شد. خشک کردن این نمونه به مدت یک شبانه روز در دمای ۲۵ °C

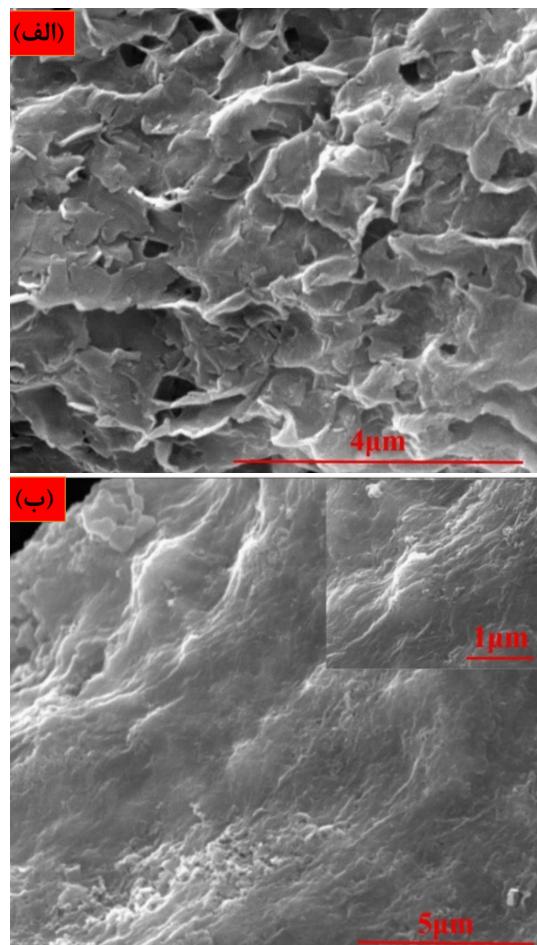
1. Spin Coating

2. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

3. Electrochemically reduced graphene oxide (ERGO)

سال پانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۰

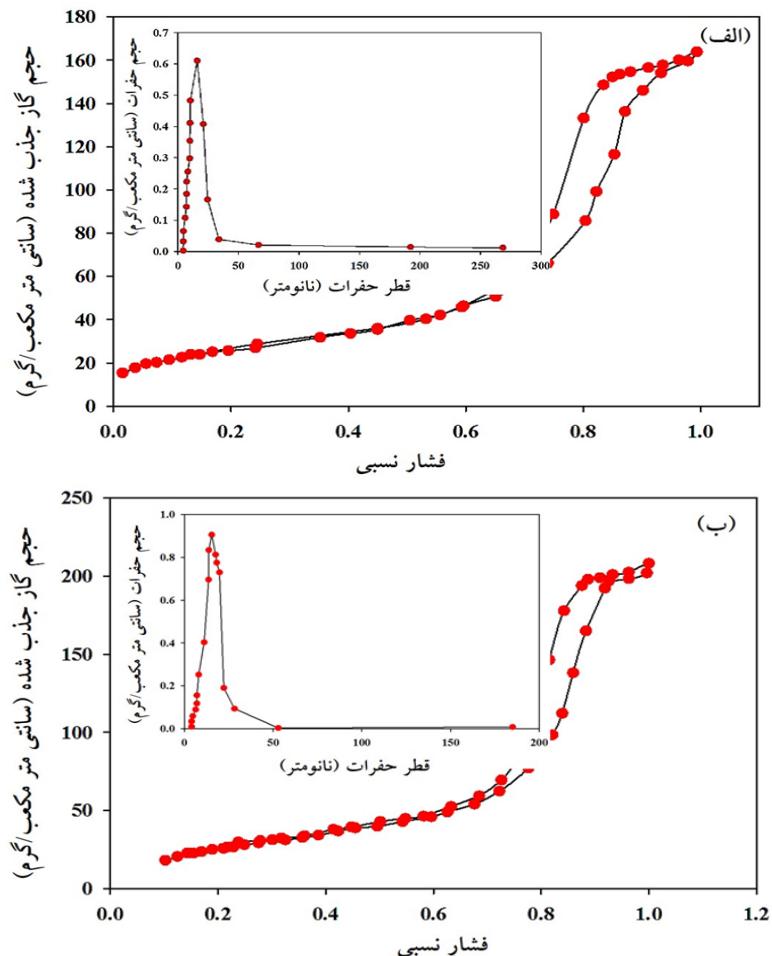
نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی (JARC)



شکل ۱ تصاویر SEM گرافن اکسید کاهش یافته با روش ولتامتری چرخه‌ای (الف) و پتانسیل ثابت (ب)

است. برپایه این شکل‌ها، یک ساختار زبر و ناهموار نیز برای فیلم‌ها دیده می‌شود که بیانگر چین‌خوردن صفحه‌های گرافنی در طول کاهش الکتروشیمیایی است. دستیابی به چنین ساختاری برای بهبود تماس الکترولت و الکترود مطلوب است که به نوبه خود رسانایی الکتریکی را افزایش می‌دهد. بهبود رسانایی الکتریکی با طیف‌شناسی رهندی الکتروشیمیایی (EIS^۱) بررسی شد. افزون‌براین، فضای خالی بین صفحه‌های گرافنی، مسیر دستررسی برای نفوذ یون‌ها را آسان کرده که نتیجه آن تماس کامل الکتروولیت با صفحه‌ها است. سطح ویژه BET برای گرافن اکسید کاهش یافته با روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت و جریان ثابت به ترتیب برابر با $891 \text{ m}^2/\text{g}$ ، $956 \text{ m}^2/\text{g}$ است. برپایه مدل BJH، میانگین قطر تخلخل‌ها نیز به ترتیب برابر با 10.69 nm و 9.36 nm است. این نمودارها در شکل‌های ۲-الف و ۲-ب آورده شده است. هر دو نمودار هم‌دما نوع چهارم است و با توجه به نمودار قطر حفره‌ها برپایه مدل BJH، مزومنتخل‌بودن دو ساختار تایید می‌شود. حضور این ساختارهای مزومنتخل، انتقال جرم الکتروولیت در درون الکترودها را نیز ارتقاء می‌دهد و به عنوان یک نتیجه‌گیری، واکنش‌های اکسایش-کاهش سریع‌تر و فرایندهای شارژ و دشارژ لایه دوگانه موجب بهبود عملکرد الکتروشیمیایی می‌شود [۱۰]. نتیجه‌ها نشان داد که روش پتانسیل ثابت موجب چین‌خوردگی بیشتری در صفحه می‌شود که نشان می‌دهد روش پتانسیل ثابت کارایی بیشتری در کاهش گرافن اکسید دارد.

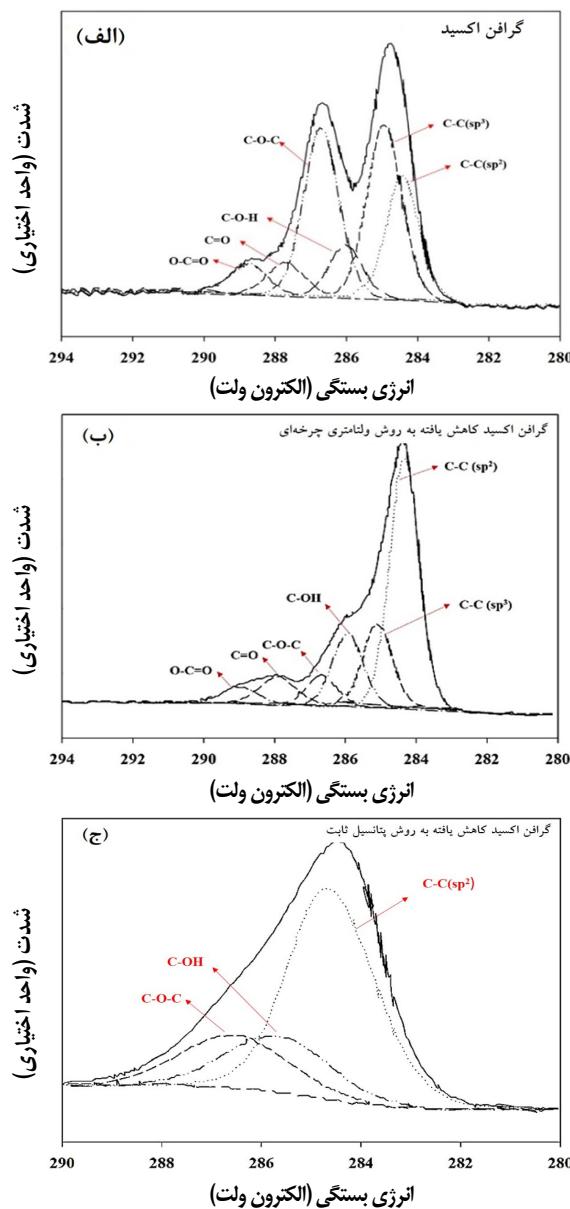
۱. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)



شکل ۲ نمودارهای هم‌دما جذب و واجذب به همراه نمودار توزیع حفره‌ها برای گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش‌های ولتاوری چرخه‌ای (الف) و پتانسیل ثابت (ب)

(۲۸۸/۲-۲۸۹/۲ eV) و کربوکسیلات (۲۸۷/۲-۲۸۸/۲ eV) است. در سرعت پویش ۵۰ mV/s کاهش درصد پیوندهای اپوکسید (C-O-C) و افزایش پیوند هیدروکسیل (C-O-H) را داریم. چون گروههای عاملی (C-O-C) در گرافن اکسید حالت حلقه حلقه داشته، این گروهها متمایل به بازشدن حلقه‌ها در طول واکنش کاهش و سپس ایجاد پیوندهای (C-O-H) را داشته‌اند. به همین دلیل مقدار (C-O-H) در طول

بررسی طیف‌های XPS نمونه‌ها طیف‌های XPS نمونه‌ها در شکل ۳ آورده شده‌اند. در شکل ۳-الف، طیف XPS در ناحیه C1s از ترکیب GO با تفکیک بالا آورده شده است که مشخص کننده گروههای عاملی متفاوت مرتبط با اتم‌های کربن است. تفکیک پیک‌های طیف C1s برای GO شامل هیدروکسیل eV (۲۸۶/۲-۲۸۷/۲ eV)، کربونیل eV (۲۸۵/۲-۲۸۶/۲ eV)، اپوکسی-اتر (JARC)



واکنش‌های کاهش بیشتر می‌شود. برپایه کار پژوهشی وینیکانوحا^۱ کاهش الکتروشیمیایی (C-O-C) منجر به تشکیل پیوندهای sp^2 (C=C) و گروههای عاملی هیدروکسیلی می‌شود [۱۱ و ۱۲].

در سرعت پویش ۵۰ mV/s، کربن sp^2 و گروههای عاملی C-OH افزایش یافته‌اند که در توافق با واکنش‌های بازشدن حلقه‌های C-O-C است. از طرف دیگر پس از کاهش الکتروشیمیایی، تغییر ناچیز در گروههای عاملی C=O و O-C=O ایجاد شده که بیانگر قابلیت ضعیف این روش در کاهش گروههای عاملی است.

پیک XPS C1s با تفکیک بالا از ERGO به دست آمده با پتانسیل ثابت، در شکل ۳-ج آورده شده که گروههای عاملی متفاوت مانند C=C (کربن هیبرید شده) sp^2 در حلقه‌های آروماتیک، C-O (286.8 eV)، C-OH (285.3 eV) و C-OH (285.7 eV) [۱۳ و ۱۴] در آن موجود است. برپایه این شکل، کاهش قابل توجهی در گروههای عاملی اکسیژن موجود در ERGO نسبت به GO دیده می‌شود که تاییدکننده حذف عمدی گروههای عاملی کربوکسیلیکا در طی کاهش الکتروشیمیایی است.

مقایسه طیف XPS نمونه‌های تهیه شده با دو روش، تایید می‌کند که با روش پتانسیل ثابت، بیشتر گروههای عاملی حذف شد. بنابراین، روش پتانسیل ثابت نسبت به روش ولتاژی چرخه‌ای، نیروی محرکه بیشتری برای حذف گروههای عاملی داشت. نتیجه کاهش گروههای عاملی در جدول ۱ آورده شده است.

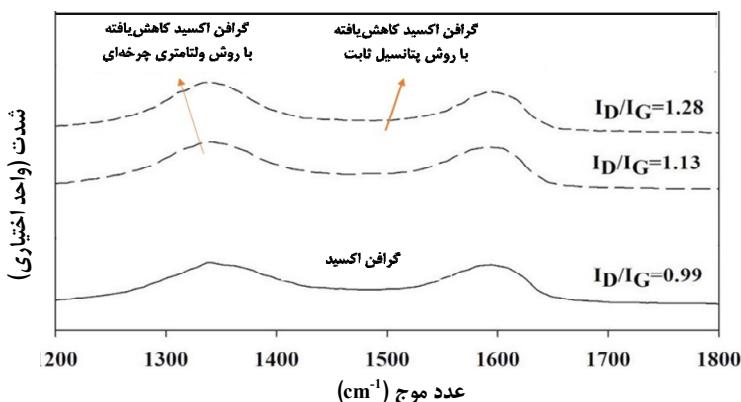
1. Viinikanoja

بررسی طیف‌های رامان نمونه‌ها

شکل ۴ طیف‌های رامان نمونه‌های GO و گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش‌های ولتاوری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نوار گستره E_{2g} گرافیت است [۱۵] که همراه با ارتعاش اتمی کربن sp^2 در یک شبکه دو بعدی هگزاگونال است، درحالی که نوار گستره A_{1g} وضعیت فوتون‌های K-point است [۱۶] که تنها زمانی فعال می‌شوند که حلقه‌های کربن sp^2 نزدیک یک لبه یا نقص باشد. در واقع شدت نوار D مرتبط با نواقص و بی‌نظمی در نمونه است [۱۷ و ۱۸]. مقدار I_D/I_G برای گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش ولتاوری چرخه‌ای بالاتر از مقدار مربوط به GO (۰.۹۹) است که در توافق با گزارش‌های پیشین است.

جدول ۱ ترکیب عناصر گرافن اکسید و گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش‌های ولتاوری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت و توزیع گروه‌های عاملی بدست آمده از تجزیه قله C1s

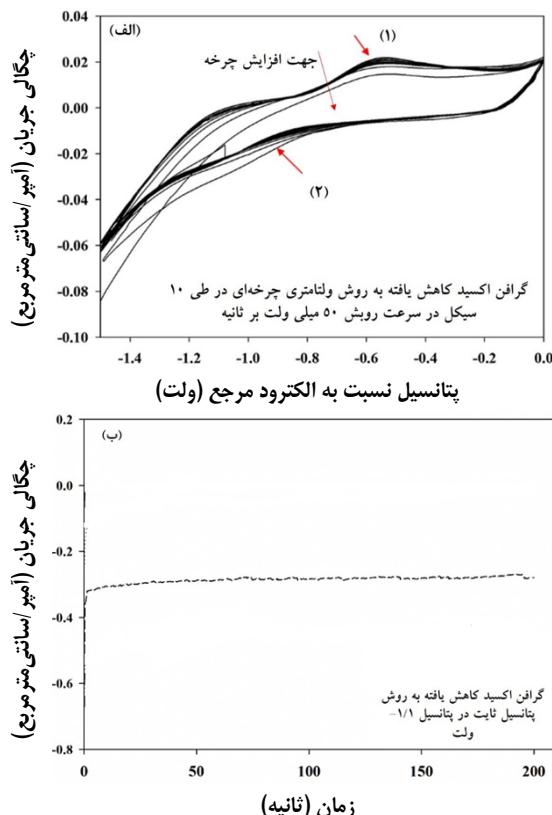
| نمونه | درصد اتمی گروه‌های عاملی سطحی (%) | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|------|
| | C=C (sp^2) | C-OH | C-O | COOR |
| گرافن اکسید | ۱۱.۸ | ۶.۴ | ۴۱.۶ | ۴۰.۲ |
| گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش ولتاوری چرخه‌ای | ۴۷.۱ | ۱۵.۸ | ۳۷.۱ | - |
| گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش پتانسیل ثابت | ۵۸.۱ | ۲۴.۱ | ۱۷.۸ | - |



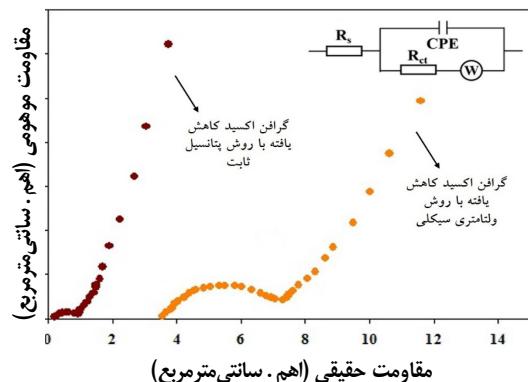
شکل ۴ طیف‌های رامان نمونه‌های GO و گرافن اکسید کاهش‌یافته با روش‌های ولتاوری چرخه‌ای و پتانسیل ثابت

درنتیجه کاهش الکتروشیمیایی دوباره چارچوب کربنی sp^2 را بازیابی کرده است؛ این نتیجه به تشکیل خوشه‌های شبکه کربنی sp^2 کوچک‌تر در اثر کاهش الکتروشیمیایی نسبت داده می‌شود. درنتیجه طیف‌های رامان نمونه‌ها نیز تأیید

با به کارگیری روش پتانسیل ثابت، شدت I_D/I_G افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش چگالی نواقص در نمونه‌ها بود. در واقع در روش پتانسیل ثابت افزایش I_D/I_G (۱/۲۸) چگالی بالایی از نواقص را در گرافن اکسید کاهش‌یافته ایجاد و



شکل ۵ منحنی های جریان-زمان برای گرافن اکسید کاهش یافته با روش های ولتاویری چرخه ای (الف) و پتانسیل ثابت (ب)



شکل ۶ مقایسه عامل های گرافن اکسید کاهش یافته با روش پتانسیل ثابت و ولتاویری چرخه ای با به کار گیری آزمون EIS

می کند که در این پژوهش روش پتانسیل ثابت نسبت به ولتاویری چرخه ای بهترین روش برای کاهش گرافن اکسید است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که اگر شدت (I_G/I_D) کمتر از ۰/۸ باشد، تعداد لایه های شکل گرفته کمتر از ۶ است. درنتیجه، تعداد لایه های ERGO در روش ولتاویری چرخه ای بیشتر از ۶ لایه، و در روش پتانسیل ثابت کمتر از ۶ لایه است [۱۹].

روش الکتروشیمیایی امپدانس (EIS) برای مشخصه یابی نمونه ها

شکل ۵-الف نمودار رسوب نشانی و کاهش گرافن اکسید از راه ولتاویری چرخه ای بر زیرلایه مسی را نشان می دهد، جایی که قله آندی (۱) و قله کاتدی (۲) در نمودارها دیده می شود [۱۱].

کاهش قله جریان در اثر افزایش سرعت پویش نشان دهنده این بود که رسوب گرافن با موفقیت انجام شده است. قله آندی به برخی گروه های عاملی فعل بر صحنه های گرافنی نسبت داده می شود که به قدری پایدار هستند که با فرایندهای ولتاویری چرخه ای قابل کاهش نیستند و قله کاتدی نیز به کاهش الکتروشیمیایی GO نسبت داده می شود [۱۹]. شکل ۵-ب نمودار جریان-زمان کاهش GO بر زیرلایه مس را ارایه می دهد. افزایش جریان با پتانسیل کاهش، نشان دهنده رسوب گرافن بر زیرلایه مس است. در پتانسیل های کاهش بالا، متصاعد شدن شدید گاز اکسیژن در الکترود مشاهده شد که روند کاهش را مختل کرد. الکتروشیمیایی الکتروودها با آزمون EIS مطالعه شد که نتیجه در شکل ۶ نشان داده شده است. این شکل نشان می دهد که در روش پتانسیل ثابت نسبت به روش ولتاویری چرخه ای، مقاومت انتقال بار کاهش و درجه نفوذ یون ها افزایش یافته است. مقدار مقاومت پوشش گرافن کاهش یافته با روش پتانسیل ثابت کمتر از ۱ اهم و برای روش ولتاویری چرخه ای کمتر از ۱۰ اهم بود.

پتانسیل ثابت نسبت به روش ولتامتری چرخه‌ای بیشتر بود که نشان‌دهنده مقاومت کمتر گرافن کاهش یافته بود که با آزمون EIS نیز اثبات شد.

نتیجه گیری

گرافن اکسید با روش ولتامتری چرخه‌ای بر زیرلایه مس رسوب نشانی و کاهش یافت. همچنین، در روش پتانسیل ثابت یک فرایند دو مرحله‌ای (قطره چکانی و کاهش GO با روش پتانسیل ثابت) برای رشد گرافن اکسید کاهش یافته بر مس به کاربرده شد. روش به کاربرده شده ساده، ارزان قیمت و سازگاری خوبی با محیط‌زیست داشت. نتیجه‌ها نشان داد که بهترین روش کاهش گرافن اکسید که در آن درصد کاهش گروه‌های عاملی بیشتر بود و بالاترین مقدار I_D/I_G را داشت، روش پتانسیل ثابت بود. همچنین، برایه تصاویر SEM بیشترین مقدار چروکیدگی متعلق به روش پتانسیل ثابت بود که نتیجه آن افزایش رسانایی است که آزمون EIS نیز این نتیجه را ثابت کرد.

مقادیر عامل‌ها با نرم افزار ZSimp Win و برازش نمودار انجام شد که نتیجه‌های مربوط در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲ عامل‌های استخراج شده از نمودار EIS با مدار معادل برازش شده

| عامل | کاهش با روش ولتامتری چرخه‌ای | کاهش با روش پتانسیل ثابت |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| مقاومت سری معادل (Ω) (ESR) | ۳,۵۴۳ | ۰/۱ |
| مقاومت انتقال بار (Ω) | ۷,۸۸۴ | ۰,۹۳۵ |
| مقاومت واربرگ ($\Omega \cdot s^{-0.5}$) | ۰,۶۲۵ | ۰,۴۷۸ |

برپایه مشاهدات SEM در روش پتانسیل ثابت یک ساختار منظم وجود داشته و توزیع یکنواختی از گرافن اکسید کاهش یافته بر زیرلایه مسی موجود بود که توانست نفوذ یون و انتقال الکترون‌ها از فصل مشترک زیرلایه مسی و گرافن اکسید کاهش یافته را آسان کند [۲۰ و ۲۱].

از طرفی طیف‌های XPS هم ثابت کرد که درصد کاهش گروه‌های عاملی موجود بر گرافن اکسید با روش

مراجع

- [1] Davies, A.; Yu, A.; CAN.; J. Chem. Eng. 89, 1342-1357, 2011.
- [2] Bhat, U.; Meti, S.; Mater.Res. Fou. 64, 181-189, 2020.
- [3] Horn, M.; Gupta, B.; MacLeod, J.M.; Liu, J.; Motta, N.; Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 17, 42-48, 2019.
- [4] Yang, Z.; Tian, J.; Yin, Z.; Cui, C.; Qian, W.; Wei, F.; Carbon 141, 467-480, 2019.
- [5] Hilder, M.; Winther-Jensen, B.; Li, D.; Forsyth, M.; MacFarlane, D.R.; Phys.Chem. Chem. Phys. 13, 9187-9193, 2011.
- [6] Guo, .H.L.; Wang, X.F.; Qian, Q.Y.; Wang, F.B.; Xia, X.H.; ACS Nano 3, 2653-2659, 2009.
- [7] Chen, L.; Tang, Y.; Wang, K.; Liu, C.; Luo, S.; Electrochim. commun. 13, 133-137, 2011.
- [8] Liu, S.; Ou, J.; Wang, J.; Liu, X.; Yang, S.; J. Appl. Electrochem. 41, 881-884, 2011.
- [9] Yu, H.; He, J.; Sun, L.; Tanaka, S.; Fugetsu, B.; Carbon 51, 94-101, 2013.
- [10] Kundu, M.; Liu, L.; J. Power Sources. 243, 676-681, 2013.
- [11] Lesiak, B.; Appl.; Surf. Sci. 452, 223-231, 2018.

- [12] Wong, S.I.; Lin, H.; Sunarso, J.; Wong, B.T.; Jia, B.; Proc SPIE Int Soc Opt Eng. 11201, 112010L, 2019.
- [13] Wei, A.; Mater. Res. Bull. 48, 2855-2860, 2013.
- [14] Okhay, O.; Tkach, A.; Staiti, P.; Lufrano, F.; Electrochim. Acta. 353, 136540-136546, 2020.
- [15] Ferrari, A.C.; Phys. Rev. Lett. 97, 187401-187406, 2006.
- [16] Tuinstra, F.; Koenig, J.L.; J. Chem. Phys. 53, 1126-1130, 1970.
- [17] Jiang, Y.; Lu, Y.; Li, F.; Wu, T.; Niu, L.; Chen, W.; Electrochem. commun. 19, 21-24, 2012.
- [18] Park, S.; Ruoff, R.S.; Nat. Nanotechnol. 4, 217-223, 2009.
- [19] Shao, Y.; Wang, J.; Engelhard, M.; Wang, C.; Lin, Y.; J. Mater. Chem. 20, 743-748, 2010.
- [20] Stoller, M.D.; Park, S.; Zhu, Y.; An, J.; Ruoff, R.S.; Nano Lett. 8, 3498-3502, 2008.
- [21] Singh, A.; Ojha, A.K.; Chem. Phys. 530, 110607-110612, 2020.

Electrochemical reduction of graphene oxide by cyclic voltammetry and constant potential methods on copper substrate

Majid Mirzaee^{1,*}, Changiz Dehghanian²

1. PhD of Faculty of Engineering, School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

2. Professor of Corrosion and Protection of Materials, Faculty of Engineering, School of Metallurgy and Materials Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

Abstract: In this paper, graphene oxide (GO) was reduced using inexpensive and environmentally friendly methods on the copper substrate. These methods included constant potential and cyclic voltammetry. In the cyclic voltammetry method, GO was deposited on the copper substrate and reduced. In the constant potential method, GO was firstly deposited by a drop cast and then reduced by constant potential method. Electrochemically reduced graphene oxide (ERGO) was characterized by using scanning electron microscopy (SEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Raman spectroscopy. In this study, the results showed that the constant potential method was the best method for the electrochemical reducing of GO. In this way, most functional groups had been reduced. In addition, a high density of the defects and wrinkling of the sheets was observed. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) test also proved that most of the conductivity belonged to the GO reduced by the constant potential method. Consequently, the method can replace chemical methods for the reducing of GO and eliminates the major weakness of chemical methods that use toxic substances.

Keywords: Graphene oxide, Cyclic voltammetry, Constant potential, Electrochemical methods

* Corresponding author Email: majidmirzaee7@ut.ac.ir

Journal of Applied Research in Chemistry